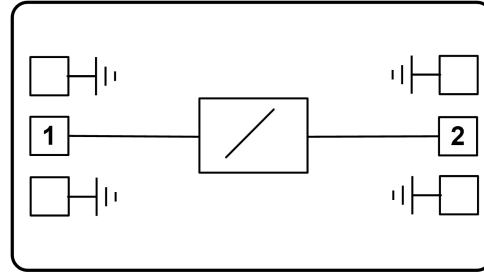




主要特点

- 频率范围: 0.2 - 2 GHz
- 插入损耗: 0.55 dB @ 2 GHz
- 均衡量: 6 dB
- 回波损耗: 25 dB
- 芯片尺寸: 1.0 × 1.0 × 0.1 mm³

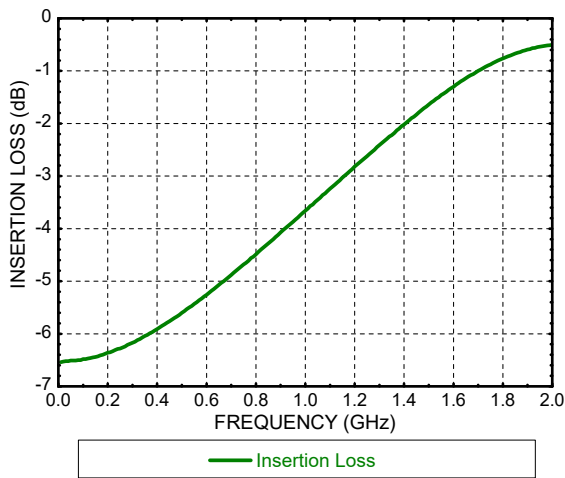
功能框图



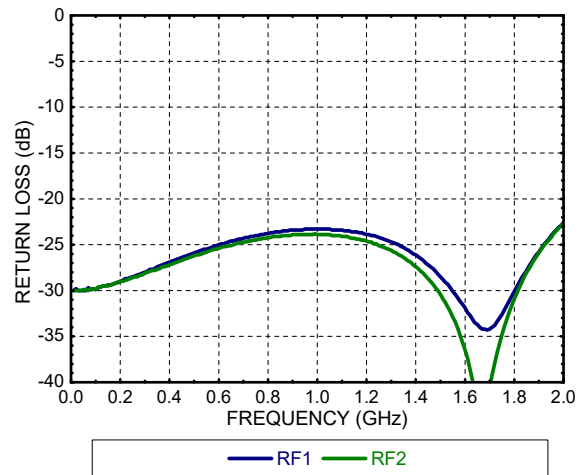
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		0.2-2		GHz
插入损耗@2GHz		0.55		dB
均衡量		6		dB
回波损耗		25		dB

插入损耗

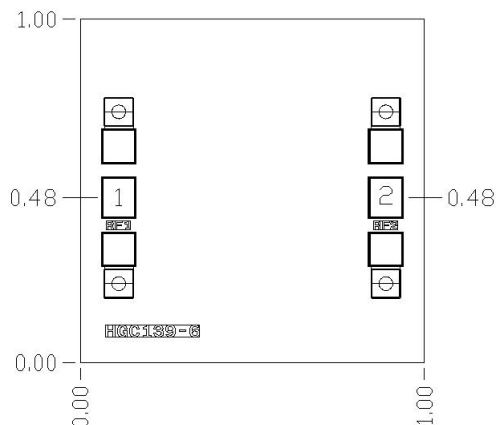


回波损耗



物理参数

单位: mm



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频输入/输出端口
2	RF2	该焊盘是射频输入/输出端口



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度： $0.5+1.6\mu\text{m}$

极限参数

1. 射频输入功率：+30dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150°C
3. 工作温度：-55 ~ +85°C